

SOLDADURA ELECTRÓNICA SIN PLOMO, 1,0 MM Ø, 500 G

Número de artículo: 150156

Soldadura electrónica sin plomo según DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, con fundente de resina activa, no corrosiva sobre metales no férricos, fundente según DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (peso % 2, 5± 0,5), en bobinas desechables. Peso: 500 g.

Longitud (mm) 63 mm
Anchura (mm) 63 mm
Altura (mm) 63 mm
Peso (kg) 0,5 kg



Atributo	Valor
material	Tin/copper
Peso	500 g
Diámetro	1 mm
contenido de estaño	99.3 %
Versión con fundente	Sí
Contenido de flujo	2.5 %

GTIN: 4021103501566

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de